Электронная структура аморфного SiO_x переменного состава

А. А. Карпушин⁺¹⁾, В. А. Гриценко^{+*×}

+ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН, 630090 Новосибирск, Россия

*Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия

[×]Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск, Россия

Поступила в редакцию 20 марта 2018 г. После переработки 20 июня 2018 г.

В приближении сильной связи, без использования подгоночных параметров рассчитаны величины барьеров для инжекции электронов и дырок из кремния в SiO_x . Найдена зависимость электронной структуры обогащенного кремнием аморфного оксида кремния SiO_x от степени обогащения. В расчетах использован способ параметризации матричных элементов Гамильтониана сильной связи, предложенный ранее авторами, учитывающий изменение области локализации валентных электронов изолированного атома при его встраивании в твердое тело. Показано, что учет этого изменения позволяет рассчитывать электронную структуру без подгоночных параметров, используя в качестве исходных данных параметры изолированных атомов. Последнее обстоятельство дает возможность вести расчет в абсолютной шкале энергий с нулем, соответствующим энергии электрона в вакууме.

DOI: 10.1134/S0370274X18140096

Оксид кремния является одним из ключевых диэлектриков в технологии и конструкции кремниевых приборов [1, 2]. Новый интерес к SiO_x связан с разработкой быстродействующей резистивной флэшпамяти нового поколения [3-5]. В нестехиометрическом оксиде кремния ${
m SiO}_x$ при $x \leq 2$ обнаружен эффект резистивной памяти, состоящий в том, что его сопротивление экспоненциально сильно меняется при приложении напряжения, при этом величина сопротивления остается неизменной во времени [6]. Для сравнения, резистивная флэш-память может иметь быстродействие в 1 нс, т.е. в десять миллионов раз более высокое, чем доминирующая в настоящее время на рынке коммерческая память на нитриде кремния (10 мс). Кроме того, резистивная память выдерживает до 10¹² циклов перепрограммирования по сравнению с 10⁴ циклов для памяти на нитриде кремния.

Все это вызвало бурный рост публикаций, посвященных исследованиям нестихеометрического оксида кремния [7–9].

Ключевой нерешенной проблемой в физике резистивного эффекта памяти в SiO_x является понимание механизмов транспорта заряда (электронов и дырок) через диэлектрик. Вероятность инжекции электронов и дырок из контакта в диэлектрик экспоненциально зависит от величины барьера на границе контакт–диэлектрик [10, 11]. До настоящего времени существовала лишь качественная теория зависимости ширины запрещенной зоны от состава SiO_x [12, 13]. Однако для интерпретации экспериментов по переносу заряда в резистивном флэш элементе памяти на основе SiO_x необходимы количественные данные о величинах электронных и дырочных барьеров на контактах.

Это накладывает определенные требования на метод расчета. В частности, *ab initio* расчеты методом теории функционала плотности (*Density Functional Theory* – DFT) недооценивают ширину запрещенной зоны диэлектриков. Так, например, вычисленная этим методом ширина запрещенной зоны E_g Ta₂O₅ составляет величину 1.3 эВ [14, 15], рассчитанная для различных модификаций HfO₂ E_g лежит в диапазоне 3.2–3.8 эВ [16], а экспериментальное значение E_g Ta₂O₅ равно 4.2 эВ [12], E_g HfO₂ равно 5.6 эВ [1]. Кластерные квантово-химические методы также не подходят для расчетов из-за наличия квантовых размерных эффектов.

Зонные методы расчета не подходят для расчета электронной структуры аморфных твердых тел изза отсутствия в последних трансляционной симметрии. Отметим, что особенностью SiO_x является композиционный беспорядок, обусловленный случайной заменой четырех атомов кислорода в тетраэдре SiO_4 на атомы кремния. Такой беспорядок можно описать в модели решеток Бете. Поэтому в расчете электрон-

¹⁾tomakarp@yahoo.com

ной структуры SiO_x переменного состава мы используем *ab initio* метод сильной связи с использованием предложенной ранее одним из авторов модели обобщенных решеток Бете (ОРБ) [17] в качестве структурной модели. Такой выбор метода и модели обусловлен тем, что использование их ранее авторами в расчетах электронной структуры широкозонных диэлектриков переменного состава SiO_xN_y [18] и SiN_x [19–21] дало хорошо согласующиеся с экспериментом положения краев запрещенной зоны.

Рассчитывать электронную структуру SiO_x мы будем через локальную плотность состояний (ЛПС) на узлах решетки диэлектрика. Такой расчет дает не только вид электронной структуры, но и позволяет выявить парциальный вклад атомных состояний в особенности этой структуры. В расчете мы будем пользоваться методом, подробно изложенным в работах [18–21]. Локальная плотность состояний на узлах решетки определяется из следующего выражения:

$$N_{i\alpha} = -\frac{1}{\pi} \mathrm{Im} \big(G_{i\alpha,i\alpha} \big),$$

где $G_{i\alpha,i\alpha}(E+i0)$ – диагональный матричный элемент одноэлектронной функции Грина, являющейся решением системы уравнений.

$$\sum_{l,\gamma} [(E+i0)\delta_{i,l}\delta_{\alpha,\gamma} - H_{i\alpha,l\gamma}]G_{l\gamma,j\beta}(E+i0) = \delta_{ij}\delta_{\alpha\beta}.$$
(1)

Здесь $H_{i\alpha,l\gamma}$ – матричные элементы Гамильтониана сильной связи в узельном представлении:

$$\widehat{H} = \sum_{i\alpha} E_{i\alpha} \widehat{c}^+_{i\alpha} \widehat{c}_{i\alpha} + \sum_{j\beta} V_{i\alpha,j\beta} \widehat{c}^+_{i\alpha} \widehat{c}_{j\beta} + \text{s.c.}$$
(2)

В (1) латинские индексы нумеруют позицию атома в решетке, греческие символы нумеруют атомные орбитали. Важнейшим для расчета локальной электронной структуры является определение матричных элементов Гамильтониана сильной связи. В простейшем варианте метода сильной связи диагональные элементы матрицы Гамильтониана сильной связи $H_i \alpha, i \alpha$ принимаются равными энергии атомного уровня *α*-й орбитали *i*-го атома в изолированном состоянии. Недиагональные элементы считаются пропорциональными интегралам перекрытия орбиталей соседних атомов решетки. В этом варианте не учитывается перенос заряда между атомами кристалла, который имеет место в ионных и ионно-ковалентных кристаллах. Также не учитывается изменение области локализации валентных электронов при встраивании изолированных атомов в кристалл. Как будет показано далее, перенос заряда и изменение области

локализации валентных электронов атомов твердого тела существенно влияют на величину матричных элементов Гамильтониана сильной связи. Заметим, что в работах [22, 23] перенос заряда был учтен введением внутриатомной кулоновской корреляции, пропорциональной величине перенесенного заряда. Однако не было учтено то, что изменение зарядового состояния ведет к изменению области локализации встроенных атомов и что межатомное растояние в твердом теле не равно сумме ковалентных радиусов атомов, составляющих диэлектрик. Поэтому предложенные в [22,23] поправки не дали количественного согласия расчета электронной структуры и экспериментальных данных. Для согласования расчета и эксперимента авторам [23] пришлось проводить подгонку матричных элементов Гамильтониана сильной связи под экспериментальный результат, что уменьшало предсказательную достоверность расчетов.

В настоящей работе учтены изменения области локализации валентных электронов кремния и кислорода при встраивании их атомов в SiO_x. Рассчитаны связанные с этим изменения потенциальной внутриатомной энергии валентных электронов и их кинетической энергии. Вычислены изменения матричных элементов Гамильтониана сильной связи для SiO_x. В частности, диагональный элемент $H_{i\alpha,i\alpha} = E_{i\alpha}$ *i*-го узла с α -м типом волновой функции можно записать в виде)

$$H_{i\alpha,i\alpha} = H^0_{i\alpha,i\alpha} + U_{i\alpha} - T_{i\alpha}, \qquad (3)$$

где $H^0_{i\alpha,i\alpha}$ – диагональный элемент изолированного атома, $T_{i\alpha}$ – изменение внутриатомной кинетической энергии, $U_{i\alpha}$ – дополнительное кулоновское отталкивание, возникшие из-за изменения области локализации валентных электронов при образовании твёрдого тела. Эти изменения можно представить в виде:

$$T_{i\alpha} = T_{i\alpha}^0 \left(\frac{a_i^0}{a_i}\right)^2, \qquad U_{i\alpha} = U_{i\alpha}^0 \left(\frac{a_i^0}{a_i}\right). \tag{4}$$

Величины $T_{i\alpha}^0 = \frac{\hbar^2}{2m(a_i^0)^2}$ и $U_{i\alpha}^0$ являются параметрами изолированных атомов. Здесь a_i^0 – радиус *i*-го атома в изолированном состоянии, a_i – ионный радиус этого атома, с зарядом, соответствующим его зарядовому состоянию в твердом теле. Нами в дальнейшем будет использована квадратичная интерполяция зависимости радиуса атома от его зарядового состояния

$$\tilde{a}_i = a_i^0 + k_{1i}\delta N_i + k_{2i}\delta N_i^2.$$
 (5)

Здесь $\delta N_i = N_i - N_i^0$ – изменение числа электронов на *i*-м атоме при его встраивании в твердое тело, $N_i = \sum_{\alpha} n_{i\alpha}$. Коэффициенты $k_1 i, k_2 i$ получены экстраполяцией ионных радиусов атомов на дробные заряды.

Недиагональные матричные элементы $H_{i\alpha,j\beta}$ являются линейными комбинациями двуцентровых параметров. Выражения для двуцентровых параметров даны в [23] и не приводятся здесь из-за громоздкости. Для расчета мы используем формулу, предложенную в [18],

$$V_{i\alpha,j\beta} = \pm \sqrt{T_{i\alpha}T_{j\beta}n_{i\alpha}n_{j\beta}},\tag{6}$$

где $n_{i\alpha}$ вычисляется по формуле:

$$n_{i\alpha} = \int_{-\infty}^{E_F} -\frac{1}{\pi} \mathrm{Im} \big(G_{i\alpha,i\alpha} \big) dE.$$
 (7)

При таком определении диагональные и недиагональные матричные элементы становятся зависящими от атомных уровней исходных атомов и локальной координации их в решетке через числа заполнения и должны определяться самосогласованно.

Значения исходных атомных и ионных радиусов, заимствованные из [24], приведены в табл. 1.

Таблица 1. Зависимость радиусов атомов кремния и кислорода от их зарядового состояния

| Ион | (-3e) | (-2e) | (0) | (+4e) | (+5e) |
|-----------|-------|-------|------|-------|-------|
| $a_i(Si)$ | 1.98 | - | 1.17 | 0.39 | - |
| $a_i(O)$ | | 1.32 | 0.75 | - | 0.15 |

Как видно из табл. 1 радиус встроенного атома заметно зависит от его зарядового состояния и также должен определяться самосогласованно. Поскольку расстояние между атомами в твердом теле не равно сумме ионных радиусов, определенных по формуле (6), авторами для встроенных в оксид кремния атомов Si и O, найденные радиусы дополнительно масштабировались посредством выражения

$$a_i = \tilde{a_i} \frac{d}{a_{\rm Si} + a_{\rm O}}.\tag{8}$$

Диагональные матричные элементы Гамильтониана изолированных атомов Si и O H_s^0 и H_p^0 , $H_{s^*}^0$ и встроенных в оксид кремния H_s и H_p , H_{s^*} приведены в табл. 2. Величина внутриатомного кулоновского отталкивания взята из [13] и равна 7.64 и 13.15 эВ для кремния и кислорода, соответственно.

Аморфный SiO_x можно рассматривать как непрерывную цепочку атомов кремния, случайным образом связанных либо с атомами кислорода либо кремния. Такая структура смоделирована с помощью ОРБ, в которой с вероятностью (*p*) реализуется

Таблица 2. Диагональные матричные элементы Гамильтониана

| Атом | H_s^0/H_s | H_p^0/H_p | H_{s*}^0/H_{s*} |
|------|----------------|---------------|-------------------|
| Si | -14.79/-8.301 | -8.08/-1.701 | -3.11/-3.269 |
| 0 | -33.85/-26.233 | -17.19/-9.573 | -7.94/-0.323 |

связь Si–O, а с вероятностью (1-p) связь Si–Si. Поскольку атом кремния четырехкратно координирован, а атом кислорода двухкратно, SiO_x можно представить как набор случайных тетраэдров Si–Si_{ν}O_{4- ν} с атомом Si в центре тетраэдра. Индекс ν обозначает число Si–Si связей, а 4- ν число Si–O связей в ν том тетраэдре. Индекс ν принимает целочисленные значения от нуля до четырех. Распределение таких тетраэдров подчиняется биномиальному закону:

$$W_{\nu}(p) = C_4^{\nu} p^{(4-\nu)} (1-p)^{\nu}.$$
 (9)

В этой модели вероятность p = x/2 и меняется от 0 до 1 при переходе Si \rightarrow SiO₂.

Модель ОРБ характеризуется частичным учетом замкнутых колец связей между узлами решетки и в сочетании с методом сильной связи применяется при моделировании электронной структуры неупорядоченных сред (например, [17]). Топология ОРБ, как было показано в работе [13], оказалась хорошо имитирующей разупорядоченную топологию колец связей в аморфных структурах при расчете особенностей в энергетической плотности состояний. В частности, при использовании ОРБ центры тяжести зон остаются на месте, и не происходит перераспределения зарядового заполнения энергетических зон и локальной парциальной плотности состояний (ЛППС), т.е. чисел заполнения, фигурирующих в формулах (7), (8). По этой причине модель ОРБ может надежно использоваться для расчета зарядового состояния атомов решетки и матричных элементов Гамильтониана сильной связи. Рассчитанное с учетом табл. 2 зарядовое состояние атомов кремния Q в единицах модуля заряда электрона |e| в зависимости от состава SiO_x приведено на рис. 1.

Верификацию параметров, используемых при расчете электронной структуры SiO_x мы провели, рассчитав хорошо известные параметры электронной структуры SiO_x при x = 0, т.е. для кремния и x = 2, т.е. для оксида кремния. Результаты такого расчета в сравнении их с результатами работ [12, 13] и с экспериментом представлены в табл. 3.

Из табл. 4 следует, что наши результаты существенно ближе к экспериментальным данным, чем полученные в работах [12, 13].



Рис. 1. Заряд на атомах кремния Q. Горизонтальные линии – заряд на Si в ν -м тетраэдре, сплошные кривые – заряд на Si в ν -м тетраэдре, умноженный на вероятность содержания этого тетраэдра в SiO_x, штриховая линия-заряд на Si в зависимости от x

Таблица 3.* Сравнение расчитанных и экспериментальных ширины запрещенной зоны E_g и положения вершины валентной зоны E_v в кремнии и оксиде кремния

| Параметр | Материал | Наш результат | [9] | [10] | Эксперимент [4] |
|----------|----------|---------------|-------|-------|-----------------|
| E_v | Si | -5.15 | 6.9 | - 4 | -5.2 |
| | SiO_2 | -8.97 | -10.0 | -10.5 | -9.0 |
| E_g | Si | 1.6 | 1.2 | 2.94 | 1.6 |
| | SiO_2 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 |

*В таблице приняты обозначения:

E_v – положение вершины валентной зоны;

Е_g – ширина запрещенной зоны.

Зависимость положения дна зоны проводимости E_c и вершины валентной зоны $E_v x$ представлена на рис. 2.



Рис. 2. (Цветной онлайн) Энергетическая диаграмма ${\rm SiO}_x$ при переходе ${\rm Si} \to {\rm SiO}_x \to {\rm SiO}_2$

На рисунке 2 виден характерный излом кривой E_v при $x \simeq 1.75$. Заметим, что такое значение x близко к величине порога протекания в аморфных структурах. Впервые на это обстоятельство обратил внимание K. Hubner [12], однако пороговое значение x в его работе лежит в диапазоне $1.25 \div 1.5$. Расхождение с нашими результатами можно объяснить тем, что в [12] была построена качественная теория.

Зависимость ширины запрещенной зоны E_g от xв сравнении с предыдущими расчетами [9, 13] и с экспериментом [25] представлена на рис. 3.



Рис. 3. Эволюция ширины запрещенной зоны SiO_x при переходе Si \rightarrow SiO_x \rightarrow SiO₂: 1 – эксперимент [22], 2 – наш расчет, 3 – [10], 4 – [9]

Из рисунка 3 видно, что наш расчет лучше совпадает с экспериментальными данными, чем результаты предыдущих расчетов.

Результат расчета высоты энергетических барьеров для электронов Φ^e и дырок Φ^h представлен на рис. 4.



Рис. 4. (Цветной онлайн) Зависимость высоты барьера Φ для электронов $\Phi^e = Ec(x) - Ec(0)$ и для дырок $\Phi^h = E_v(0) - E_v(x)$ от x в SiO_x

Письма в ЖЭТФ том 108 вып. 1-2 2018

В таблице 4 представлено сравнение расчитанных и экспериментальных высот барьера Φ при инжекции электронов Φ^e и для дырок Φ^h в SiO₂.

Таблица 4. Расчитанные и экспериментальные высоты барьеров для инжекции электронов и дырок в SiO_2

| Φ (\mathfrak{sB}) | Наш результат | Эксперимент [4] |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| Φ^e (s B) | 2.58 | 2.6 |
| Φ^h (\mathfrak{sB}) | 3.85 | 3.8 |

В настоящей работе впервые рассчитаны энергетические барьеры инжекции электронов и дырок из кремния в оксид кремния переменного состава.

Показано, что изменение области локализации валентных электронов атомов кремния и кислорода играет важную роль в формировании электронной структуры SiO_x . С учетом этого изменения рассчитана электронная структура обогащенного кремнием оксида кремния SiO_x и ее зависимость от степени обогащения. Расчет проведен *ab initio* методом сильной связи в рамках модели ОБР без использования подгоночных процедур. Определено зарядовое состояние атомов кремния и кислорода в зависимости от степени обогащения кремнием оксида кремния.

Получена зависимость ширины запрещенной зоны ${
m SiO}_x$ от параметра x.

Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Настоящая работа поддержана грантом РФФИ #17-02-01827, грантом РНФ #18-49-08001, грантом MOST #107-2923-Е-009-001-МҮЗ, Тайвань.

- Т. В. Перевалов, В. А. Гриценко, УФН 180, 587 (2010).
- N.-M. Park, S. H. Kim, G. Y. Sung, and S.-J. Park, Phys. Rev. Lett. 86, 1355 (2001).
- J. Borghetti, G.S. Snider, Ph. J. Kuekes, J. J. Yang, D. R. Stewart, R. S. Williams, Nature 464, 873 (2011).
- В. А. Гриценко, Д. Р. Исламов, Физика Диэлектрических Пленок: Механизмы Транспорта Заряда и Физические Основы Приборов Памяти, Параллель, Новосибирск (2017), с. 352.

- M.-J. Lee, Ch.B. Lee, D. Lee, S.R. Lee, M. Chang, J.H. Hur, Y.-B. Kim, Ch.-J. Kim, D.H. Seo, S. Seo, U-In Chung, In-K. Yoo, and K. Kim, Nat. Mater. 10, 625 (2011).
- J. Yao, Zh.S.L. Zhong, D. Natelson, and J.M. Tour, Nano Lett. 10, 4105 (2010).
- G. Wang, Y. Yang, J.H. Lee, V. Abramova, H. Fei, G. Ruan, and E. L. Thomas, Nano Lett. 14, 4694 (2014).
- A. Mehonic, M. Buckwell, M. Bosman, and A. L. Shluger, Adv. Mater. 28, 7486 (2016).
- 9. H. M. Kittur and A. Chin, Sci. Rep. 7, 42375 (2017).
- К.А. Насыров, С.С. Шаймеев, В.А. Гриценко, ЖЭТФ 136, 910, (2011).
- К. А. Насыров, В. А. Гриценко, УФН 183, 1099 (2013).
- 12. K. Hubner, J. Non-Cryst. Solids 36, 1011 (1980).
- E. Martinez and F. Yndurain, Phys. Rev 24, 5718 (1981).
- М. В. Иванов, Т. В. Перевалов, В. Ш. Алиев, В. А. Гриценко, В. В. Каичев, ЖЭТФ 139, 1182 (2011).
- V.A. Svets, V.Sh. Aliev, D.V. Gritsenko, S.S. Shaimeev, E.V. Fedosenko, S.V. Rykhlitski, V.V. Atuchin, V.A. Gritsenko, V.M. Tapilin, and H. Wong, J. Non-Crystal. Solids **354**, 3025 (2008).
- T. V. Perevalov, V.A. Gritsenko, S.B. Erenburg, A.M. Badalyan, H. Wong, and C.W. Kim, J. Appl. Phys. 101, 053704 (2007).
- A. A. Karpushin, A. N. Sorokin, I. Yu. Semenova, and M. Tomashek, Phys. Stat. Sol. (b) **136**, 331 (1986).
- A. N. Sorokin, A. A. Karpushin, V. A. Gritsenko, and H. Wong, J. Non-Crystal. Solids 354, 1531 (2008).
- A. N. Sorokin, A. A. Karpushin, V. A. Gritsenko, and H. Wong, J. Appl. Phys. **105**, 073706 (2009).
- А.Н. Сорокин, А.А. Карпушин, В.А. Гриценко, Письма в ЖЭТФ 98, 801 (2013).
- А.А. Карпушин, А.Н. Сорокин, В.А. Гриценко, Письма в ЖЭТФ 103, 188 (2016).
- 22. W.A. Harrison, Phys. Rev. B 31, 2121 (1982).
- W. A. Harrison, Electronic Structure and the Properties of Solids, Freeman and Company, San Francsco (1980).
- M. I. Shaskol'skaya, Crystallography, Vysshaya Skola, Moscow (1976).
- E. Holzenkampfer, F. W. Richter, J. Stuk, and U. Vogel-Grote, J. Non-Cryst. Solids 32, 327 (1979).